MANUFACTURING METHOD AND SEALING MATERIAL FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Publication number: JP2002214626

Publication date:

2002-07-31

Inventor:

SANADA SHINICHI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G02F1/1339; G09F9/00; G02F1/13; G09F9/00; (IPC1-

7): G02F1/1339; G09F9/00

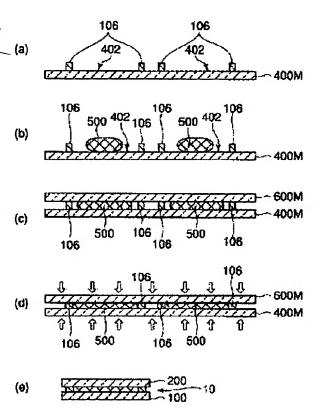
- European:

Application number: JP20010009232 20010117 Priority number(s): JP20010009232 20010117

Report a data error here

Abstract of JP2002214626

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for liquid crystal display which can hermetically charge a liquid crystal composition in a short time and stably massproduce a liquid crystal display with good display quality and a sealing material which is applied to this liquid crystal display. SOLUTION: By this manufacturing method for liquid crystal display device, a couple of substrates are stuck together by applying the sealing material 106 to one substrate 400M in a looped shape, dripping the liquid crystal composition in a liquid crystal charged area 402 in the loop applied with the sealing material 106, putting the other substrate 600M on the substrate 400M in a vacuum state, pressing the substrates until their gap decreases to a specific interval, and then hardening the sealing material 106. Here, the solubility of the sealing material 106 in the liquid crystal composition is <=100 ppm from the application to the hardening of the sealing material 106 on the substrate.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-214626 (P2002-214626A)

(43)公開日 平成14年7月31日(2002.7.31)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		ĭ	7]1*(参考)
G02F	1/1339	505	G 0 2 F	1/1339	505	2H089
G09F	9/00	3 4 3	G09F	9/00	3 4 3 Z	5 G 4 3 5

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

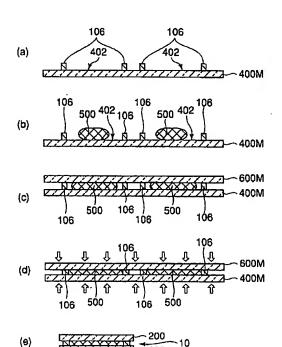
(21)出願番号	特願2001-9232(P2001-9232)	(71)出願人 000003078 株式会社東芝
(22) 出顧日	平成13年1月17日(2001.1.17)	東京都港区芝浦一丁目1番1号 (72)発明者 真田 信一 埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株 式会社東芝深谷工場内 (74)代理人 100058479
		I

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法及びシール材

(57)【要約】

【課題】短時間で液晶組成物を封入することが可能であり、且つ表示品位の良好な液晶表示装置を安定して量産することが可能な液晶表示装置の製造方法及びこの液晶表示装置に適用されるシール材を提供することを目的とする。

【解決手段】この液晶表示装置の製造方法では、一方の基板400Mにループ状にシール材106を塗布し、シール材106が塗布されたループ内の液晶充填領域402に液晶組成物500を滴下し、真空状態で一方の基板400Mに他方の基板600Mを重ね合わせ、大気開放することによって大気圧を加えて、一対の基板間のギャップを所定の間隔になるまで加圧し、シール材106を硬化させて一対の基板を貼り合わせている。シール材106を基板上に塗布してから硬化する前までの間に、シール材106の液晶組成物への溶解度が100ppm以下である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1基板または第2基板の少なくとも一方 に概ね枠状にシール材を塗布し、

枠状に塗布されたシール材の内側に液晶組成物を滴下

前記第1基板に前記第2基板を重ね合わせ、

加圧することによって一対の基板間の所定のギャップに 液晶組成物を封入し、

シール材を硬化する液晶表示装置の製造方法において、 前記シール材を塗布してから硬化する前までの間に、前 10 記シール材の液晶組成物への溶解度が100ppm以下 であることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】第1基板と第2基板とを貼り合せ、液晶組 成物と接触して用いられるシール材において、

前記シール材の液晶組成物への溶解度が100ppm以 下であることを特徴とするシール材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置用し シール材及び液晶表示装置の製造方法に係り、特に、短 20 平11-109388号公報などによれば、液晶組成物 時間で液晶組成物を封入する液晶表示装置の製造方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、軽量、薄型、低 消費電力の特徴を生かして、各種分野で利用されてい る。特に、一対の電極基板間にツイステッドネマティッ ク(TN)型液晶組成物が保持されてなる液晶表示装置 は、広く利用されている。

【0003】一対の基板間に液晶組成物を配置する方法 としては、例えば真空注入法や滴下注入法が知られてい 30

[0004] 真空注入法では、まず、2枚のガラス基板 を接着剤からなるシール材によって貼り合せた後、シー ル材を硬化して空の液晶セルを形成する。このとき、液 晶注入口に相当する部分を除いてシール材を塗布する。 との後、空の液晶セルを真空チャンパの中に入れて、内 部を減圧状態にし、液晶セル内の空気を排気する。そし て、液晶組成物の入ったボートに液晶注入口を浸した 後、真空チャンバ内を大気圧に戻すことによって、液晶 セルの内部気圧と真空チャンバ内の気圧との差によって 40 液晶注入口から液晶組成物を吸い込ませ、充填するもの である。

【0005】との真空注入法では、汎用のポジ型液晶組 成物を注入するにも、約7乃至10時間程度の長時間が 必要であり、パネルサイズが大きくなったり、セルギャ ップが小さくなったり、MVAなどネガ型液晶組成物を 注入する場合にはさらに長時間を要する問題がある。

【0006】一方、滴下注入法では、特開昭61-26 0216号公報などで知られているように、一方の基板 にシール材を枠状に塗布した後、液晶組成物を基板上の 50 るシール材において、前記シール材の液晶組成物への溶

枠内に滴下し、真空中で他方の基板を重ねあわせ、貼り 合せる方法である。一対の基板間に所望のセルギャップ を形成するためには、大気中に放置して大気圧によって 加圧するか、機械的に加圧する必要がある。

【0007】との滴下注入法では、パネルサイズやセル ギャップ、使用する液晶組成物の特性にかかわらず、1 時間程度の短時間で液晶層を形成することが可能であ

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、とのよ うな滴下注入法には以下のような問題がある。すなわ ち、シール材が硬化する前に液晶組成物と接触するた め、シール材の成分が液晶組成物中に溶け出し、液晶組 成物を汚染するととになり、これにより、表示不良を起 とすといった問題が生じる。

【0009】 このため、特開平5-265012号公 報、及び特開平8-190099号公報などによれば、 液晶組成物の滴下前に、液晶組成物と接触するシール材 の表面を硬化させる方法が提案されている。また、特開 が広がり、シール材と接触する前にシール材を硬化させ る方法も提案されている。

【0010】しかしながら、これらの方法は、いずれも 液晶層を所望のセルギャップとするように加圧する前に シール材を硬化してしまうため、シール材が潰れにく く、所望のセルギャップを確保できないといった問題が ある。このため、安定して表示品位の良好な液晶表示装 置を大量に生産することができないといった問題が生じ る。

【0011】との発明は、上述した問題点に鑑みなされ たものであって、その目的は、短時間で液晶組成物を封 入するととが可能であり、且つ表示品位の良好な液晶表 示装置を安定して量産することが可能な液晶表示装置の 製造方法及びこの液晶表示装置に適用されるシール材を 提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を 達成するために、請求項1に記載の液晶表示装置の製造 方法は、第1基板または第2基板の少なくとも一方に概 ね枠状にシール材を塗布し、枠状に塗布されたシール材 の内側に液晶組成物を滴下し、前記第1基板に前記第2 基板を重ね合わせ、加圧することによって一対の基板間 の所定のギャップに液晶組成物を封入し、シール材を硬 化する液晶表示装置の製造方法において、前記シール材 を塗布してから硬化する前までの間に、前記シール材の 液晶組成物への溶解度が100ppm以下であることを 特徴とする。

【0013】請求項2に記載のシール材は、第1基板と 第2基板とを貼り合せ、液晶組成物と接触して用いられ 解度が100ppm以下であることを特徴とする。 [0014]

【発明の実施の形態】以下、この発明の液晶表示装置の 製造方法及びとの液晶表示装置に適用されるシール材の 一実施の形態について図面を参照して説明する。

【0015】との発明の実施の形態に係る液晶表示装置 は、図1及び図2に示すように、アレイ基板(第1基 板) 100と、アレイ基板100に対して所定の間隔を おいて対向配置された対向基板(第2基板)200と、 アレイ基板 100と対向基板200との間の所定のギャ 10 ップに保持された液晶組成物を含む液晶層300とを有 した液晶表示パネル(液晶セル)10を備えている。

【0016】このような液晶表示パネル10において、 画像を表示する表示領域102は、アレイ基板100と 対向基板200とを貼り合わせる外縁シール部材106 によって囲まれた領域内に形成されている。表示領域1 02内から引出された配線や駆動回路、電源供給配線な どを有する周辺領域104は、外縁シール部材106の 外側の領域に形成されている。

【0017】表示領域102において、アレイ基板10 20 Oは、図2に示すように、マトリクス状に配置されたm xn個の画素電極151、これら画素電極151の行方 向に沿って形成されたm本の走査線Y1~Ym、これら 画素電極 151の列方向に沿って形成されたn本の信号 線X1~Xn、mxn個の画素電極151に対応して走 査線Y1~Ymおよび信号線X1~Xnの交差位置近傍 にスイッチング索子として配置されたmxn個の薄膜ト ランジスタすなわち画索TFT121を有している。

【0018】また、周辺領域104において、アレイ基 板100は、走査線Y1~Ymを駆動する走査線駆動回 30 路18、信号線X1~Xnを駆動する信号線駆動回路1 9などを有している。これら走査線駆動回路18や信号 線駆動回路19は、nチャネル型薄膜トランジスタ及び Pチャネル型薄膜トランジスタからなる相補型の回路に よって構成されている。とれらの薄膜トランジスタは、 ポリシリコン薄膜を活性層とする例えばトップゲート型 薄膜トランジスタである。

【0019】図2に示すように、液晶容量CLは、画素 電極151、対向電極204、及びこれらの電極間に挟 持された液晶層300によって形成される。また、補助 40 容量Csは、液晶容量CLと電気的に並列に形成され る。との補助容量Сsは、絶縁層を介して対向配置され た一対の電極、すなわち、画素電極151と同電位の補 助容量電極61と、所定の電位に設定された補助容量線 52とによって形成される。補助容量電極61は、ポリ シリコン薄膜によって形成され、画素電極151にコン タクトしている。また、補助容量線52は、ゲート電極 114と一体の走査線Yと同一材料によって形成されて いる。

【0020】とれらのアレイ基板100及び対向基板2 50 加圧する。アレイ基板100の液晶充填領域402に

00は、図示しない柱状スペーサによって所定のギャッ プを形成した状態でシール材106によって貼り合わさ れる。液晶層300は、とのアレイ基板100と対向基 板200との間に形成された所定のギャップに封入され

【0021】次に、この液晶表示装置の製造方法につい て説明する。ことでは、一対の大型のマザーガラス基板 から複数の液晶表示パネルを同時に形成するいわゆる多 面取り方式の場合について説明する。

【0022】まず、大型のマザーガラス基板に複数のア レイ基板100を形成する。すなわち、厚さ0.7mm のマザーガラス基板上に、金属膜または絶縁膜の成膜と パターニングとを繰り返し、ポリシリコン薄膜からなる 半導体層、走査線と一体のゲート電極、ゲート絶縁膜、 層間絶縁膜、ソース電極と一体の信号線、ドレイン電 極、パッシベーション膜、カラーフィルタ層、画素電 極、柱状スペーサ、配向膜などを順に形成する。

【0023】続いて、大型のマザーガラス基板に、アレ イ基板の数に対応する複数の対向基板200を形成す る。すなわち、厚さ0.7mmのマザーガラス基板上 に、金属膜または絶縁膜の成膜とバターニングとを繰り 返し、対向電極、及び配向膜を順に形成する。

【0024】続いて、アレイ基板100を形成したマザ ーガラス基板に接着剤からなるシール材106を印刷塗 布する。このとき、シール材は、液晶組成物を充填する ための液晶充填領域を囲むようなループ状に塗布され る。

【0025】例えば、図3の(a)に示すように、アレ イ基板100を形成したマザーガラス基板(第1基板) 400M上において、シール材106は、各アレイ基板 100の表示領域に対応した液晶充填領域402を囲む ようにループ状に塗布される。

【0026】続いて、図3の(b)に示すように、シー ル材106によって囲まれた内側の液晶充填領域402 に液晶組成物500を滴下する。このとき、滴下される 液晶組成物500の量は、一対の基板間のセルギャップ が所定の間隔になった時の液晶充填領域の体積以上であ り、通常は、液晶充填領域の体積にほぼ等しい。

【0027】続いて、図3の(c)に示すように、真空 チャンバ内において、アレイ基板100を形成したマザ ーガラス基板400Mを配置した後、排気して真空状態 とし、その後、マザーガラス基板400Mと対向基板を 形成したマザーガラス基板600M(第2基板)とを、 それぞれの配向膜が対向するように、且つ、それぞれの ラビング方向が例えば90度となるように、重ねて配置 する。

【0028】続いて、図3の(d)に示すように、真空 チャンバ内を大気開放することにより、一対のマザーガ ラス基板400M及び600Mに大気圧を加えて均一に

は、所定の高さを有する柱状スペーサが形成されてい る。したがって、一対のマザーガラス基板400M及び 600Mは、そのセルギャップが柱状スペーサによって 均一に保持されることによって、所望の間隔になるまで 加圧される。このとき、シール材106は、完全に硬化 しておらず、一対の基板が加圧されることによって所望 のセルギャップになるまで押しつぶされる。

【0029】続いて、一対のマザーガラス基板400M 及び600Mのセルギャップが所望の間隔に押しつぶさ れた状態で、シール材部分に選択的に紫外線を照射し、 さらに両基板を120℃で約1時間加熱することによ り、シール材106を硬化する。これにより、一対のマ ザーガラス基板400M及び600Mを貼り合せる。

【0030】続いて、図3の(e)に示すように、一対 のマザーガラス基板400M及び600Mから複数の液 晶表示パネル10を切り出す。

【0031】最後に、液晶表示パネル10の外表面、す なわちアレイ基板100の表面及び対向基板200の表 面にそれぞれ偏光板を貼り付けて、液晶表示装置を製造~ する。

【0032】上述した実施の形態によれば、液晶組成物 を封入するために要する時間を大幅に短縮することがで き、製造コストを低減することが可能となる。

【0033】ところで、このような製造方法に適用され るシール材106は、完全に硬化する前に滴下された液 晶組成物500と接触するため、液晶組成物への溶解度 が100ppm以下に調整されることが望ましい。この シール材106は、例えば紫外線硬化樹脂であり、以下 のように調整される。

【0034】まず、下記の合成例に示す方法で、シール 30 持率測定用セルを作製し、電圧保持率を測定したとと 材の成分aであるビスフェノールA型エポキシ樹脂部分 メタクリル化物を合成する。すなわち、髙純度ビスフェ ノールA型エポキシ樹脂:エピクロン-850S(大日 本インキ化学工業製)を1000重量部、メタクリル 酸:250重量部、トルエン:900重量部、トリエチ ルアミン:2重量部、パラメトキシフェノール:2重量 部を混合し、90℃で8時間加熱攪拌し、部分付加反応 物を合成した。

【0035】との反応物に、トルエン:4500重量部 を加えて希釈し、これに純水:4500重量部を添加し て室温で1時間攪拌した後、静置し、水分を分離して除 去した。この洗浄操作を5回繰り返し、続いて同量の1 規定水酸化ナトリウム水溶液による洗浄を5回繰り返 し、さらに同量の純水のみによる洗浄を5回繰り返した 後、との溶液を濾過し、減圧下70℃で濃縮してトルエ ンを完全に除去し、ビスフェノールA型エポキシ樹脂部 分メタクリル化物を精製した。

【0036】シール材の他の成分 b 乃至 f についても同 様の精製処理を行い、高純度化した。

【0037】シール材は、例えば以下のa乃至fの成分 50 ル材を、液晶組成物への溶解度が100ppm以下とな

を所定の組成比で混合して作成した。

【0038】a成分:上記合成例で精製したビスフェノ ールA型エポキシ樹脂部分メタクリル化物:56重量部 b成分: BPE4 (第一工業製薬製):5重量部

c成分: エスキュアKIP-150 (ラムバーティ社 製):4重量部

d成分:アミキュアーVDH(味の素製):10重量部 e成分:エクスオーツM-2010 (新日鉄化学製): 24重量部

10 f 成分: K B M - 4 O 3 (信越化学製): 1 重量部 これらのa 乃至fの成分をペイントロールを用いて十分 に混練りし、粘度約50万センチポアズのシール材 (A) を作製した。

【0039】次に、このシール材(A)の液晶組成物に 対する溶解度を測定した。なお、ここでは、液晶組成物 として、ZLI-4792:メルク社製を用いた。

【0040】すなわち、アンブル管に、シール材(A) を0.5gと、液晶組成物を4.5gとを入れ、封止し た後、23℃で24時間静置した後、液晶組成物の上澄 み液を取り出し、ガスクロマトグラフィ分析装置(14 A、島津製作所製)を用いてシール材の各成分の溶解量 を合算して溶解度を測定した。との結果、上述したシー ル材(A)の液晶組成物に対する溶解度は、90ppm であった。

【0041】次に、このシール材(A)を使用して、上 述した製造方法により液晶表示装置を作製し、表示不良 の有無を試験した。との液晶表示装置によれば、気泡、 白ズミ、焼き付きなどの表示不良がなく、良好な表示品 位を実現することができた。また、同様な方法で電圧保 ろ、99%と良好であった。

【0042】(比較例)上述した実施の形態におけるシ ール材の成分bをビスフェノールAジメタクリレート: 5重量部とした他は同様に調整した、粘度約10万セン チポアズのシール材(B)を作製した。とのシール材 (B) の液晶組成物(ZLI-4792:メルク社製) への溶解度を測定したところ、300ppmであった。 【0043】とのシール材(B)を使用して、上述した ような製造方法により液晶表示装置を作製したところ、 画面内に白ズミ、及び焼きつきといった表示不良を発生 した。また、電圧保持率を測定したところ、89%であ った。

【0044】同様に、種々のシール材で実験を行った結 果、溶解度が100ppmを超えるシール材を用いた液 晶表示装置で表示不良が発生した。

【0045】とのような液晶表示装置の製造方法及びと の液晶表示装置に適用されるシール材によれば、液晶組 成物の封入時間を短縮することができる滴下注入法にお いて、液晶組成物に接触するおそれがある硬化前のシー るように調整している。このため、液晶組成物へのシー ル材の溶け出しを抑えることが可能となり、液晶組成物 の汚染を防止することができる。これにより、表示不良 の発生を防止することが可能となる。

【0046】また、液晶層を所望のセルギャップとする ように加圧する前にシール材を硬化する必要がないた め、一対の基板が加圧された際にもシール材は潰れやす く、容易に所望のセルギャップを確保することが可能と なる。

晶表示装置を量産することが可能となる。

【0048】なお、この発明は、硬化前の状態での液晶 組成物への溶解度が100ppm以下であるシール材を 使用すれば良く、シール材自体は、熱硬化型樹脂であっ ても、紫外線硬化型樹脂であっても良い。

【0049】また、シール材の塗布パターンは、ループ 状である必要はなく、空気排出孔及び液晶排出孔の有 無、ギャップ平坦性向上のためのダミーバターンの有無 などは特に問わない。

【0050】さらに、基板の重ね合わせは、真空下で も、常圧下でもよい。

【0051】また、上述した実施の形態では、シール材 は、アレイ基板を形成したマザーガラス基板に塗布した が、対向基板を形成したマザーガラス基板に塗布しても* * 良く、両方の基板に塗布してもよい。 [0052]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ は、短時間で液晶組成物を封入することが可能であり、 且つ表示品位の良好な液晶表示装置を安定して量産する ことが可能な液晶表示装置の製造方法及びこの液晶表示 装置に適用されるシール材を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、との発明の液晶表示装置の製造方法に 【0047】これにより、安定して表示品位の良好な液 10 よって製造された液晶表示パネルの構成を概略的に示す 斜視図である。

> 【図2】図2は、図1に示した液晶表示パネルの構成を 概略的に示す何路図である。

> 【図3】図3の(a)乃至(e)は、この発明の液晶表 示装置の製造方法の一例を説明するための断面図であ る。

【符号の説明】

100…アレイ基板

200…対向基板

300…液晶組成物(液晶層)

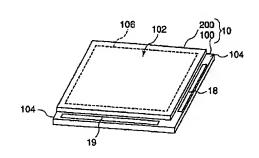
400M…マザーガラス基板(アレイ基板用)

402…液晶充填領域

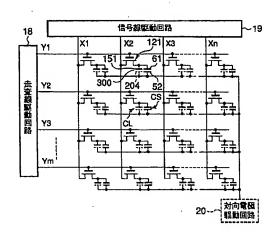
500…液晶組成物

600M…マザーガラス基板(対向基板用)

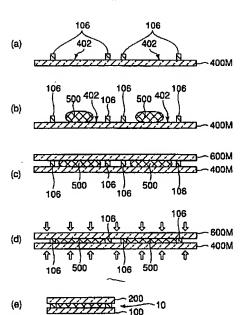
【図1】



【図2】



【図3】



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-214626

(43)Date of publication of application: 31.07.2002

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339 G09F 9/00

(21)Application number: 2001-009232

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

17.01.2001

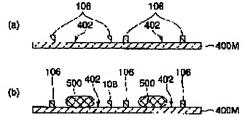
(72)Inventor: SANADA SHINICHI

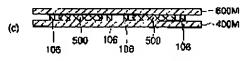
(54) MANUFACTURING METHOD AND SEALING MATERIAL FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY

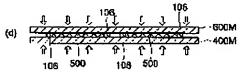
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for liquid crystal display which can hermetically charge a liquid crystal composition in a short time and stably mass-produce a liquid crystal display with good display quality and a sealing material which is applied to this liquid crystal display.

SOLUTION: By this manufacturing method for liquid crystal display device, a couple of substrates are stuck together by applying the sealing material 106 to one substrate 400M in a looped shape, dripping the liquid crystal composition in a liquid crystal charged area 402 in the loop applied with the sealing material 106, putting the other substrate 600M on the substrate 400M in a vacuum state, pressing the substrates until their gap decreases to a specific interval, and then hardening the sealing material 106. Here, the solubility of the sealing material 106 in the liquid crystal composition is ≤100 ppm from the application to the hardening of the sealing material 106 on the substrate.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]